

主要技术参数要求

序号	内 容	备注
1	切片方式：半自动轮转、手动轮转	
2	切片厚度范围 0.5-100um	
3	修块厚度范围：1-600um	
3.1	切片模式大于等于 2 种，半刀模式和全手轮旋转模式	
4	样品回缩：样品回缩系统采用静音设计，回缩值 5-100um, 可随时开启或关闭回缩功能。	
5	手轮有 2 个独立的安全锁定系统	
6	刀架压刀板采用黑色钻石涂层设计，不粘蜡带，易清洁	
7	刀架具有红色护手，确保操作者安全	
8	水平进样幅度 $\leq 24\text{mm}$	
9	垂直样品行程：70 $\pm$ 1mm	
10	具有刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长	
11	可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能	